

<<电子工艺与实训>>

图书基本信息

书名：<<电子工艺与实训>>

13位ISBN编号：9787122160386

10位ISBN编号：7122160386

出版时间：2013-3

出版时间：化学工业出版社

作者：孙承庭

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<电子工艺与实训>>

内容概要

《电子工艺与实训(高职高专十二五规划教材)》是电子装配工艺与实训课的教材，共分11章。全书主要包括：电子技术安全用电知识，电子元件与电子材料，电子装配常用工具与设备，焊接技术，表面安装技术(SMT)，印制电路板设计。工艺与制作，电子整机组装工艺技术，电子整机总装调试工艺与质量管理，电子装配项目实训，电子装配常用仪器仪表、Protel 99SE与自动布线、附录等。

孙承婷等主编的《电子工艺与实训(高职高专十二五规划教材)》既强调基础，又力求体现新知识、新技术、新工艺，内容非常全面，注重实践性和学生技能的培养。本书既可作为电子类专业的教材，也可作为工程技术人员的参考用书。

<<电子工艺与实训>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>